PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61145820 A

(43) Date of publication of application: 03.07.86

(51) Int. CI

H01L 21/20 H01L 21/203 H01L 21/205 H01L 29/80

(21) Application number: 59269415

(22) Date of filing: 20.12.84

(71) Applicant

SEIKO EPSON CORP

(72) Inventor:

IWANO HIDEAKI OSHIMA HIROYUKI KOMATSU HIROSHI TSUNEKAWA YOSHIFUMI

(54) SEMICONDUCTOR THIN FILM MATERIAL

(57) Abstract:

PURPOSE: To realize good crystallization characteristic, high mobility and high luminescence in the visible region by sequentially stacking a single crystal thin film consisting of Si and that consisting of gallium phosphorus compound at a semiconductor material of the super-lattice structure.

CONSTITUTION: The lattice constant of Si is 5.43Å and that of GaP is 5.45Å. Since the lattice constants are approximated, the Si layer and GaP layer show good epitaxial growth with good

crystallization characteristic. Moreover, since a band gap of SI is 1.12eV, EG of GaP is 2.24eV, difference of EG between super lattices is large and increment of mobility and that in probability of light emission transition are large. In addition, both Si GaP are indirect transition type semiconductors, but the direct transition type transition probability is generated in the band of both layers by employing the super-lattice structure. Thereby, the material emits the light of infrared region with the wavelength of 1.1µm and the light of visible region with the wavelength of 5,530&angst.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

昭61-145820 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)7月3日

H 01 L 21/20

21/203 21/205 29/80

7739-5F 7739-5F

7739-5F 7925-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

半導体薄膜材料 の発明の名称

> 创特 昭59-269415

昭59(1984)12月20日 **22**HH

岩 野 砂発 明 者

英 明 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

明 者 大 島 79発 松 73発 明 者 小

弘 Ż 博 志 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

恒 Ш 吉

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

文 ⑦発 明 者 セイコーエプソン株式 顋 创出

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

務 弁理士 最上 70代 理 人

> 明 細

1. 発明の名称

半導体薄膜材料

2 特許請求の範囲

第1の半導体薄膜と第2の半導体薄膜を順次積 層して成る超格子構造の半導体材料において、前 記館1の半導体薄膜が硅素から成る単結晶薄膜で あり、前記第2の半導体薄膜がガリウムリン化合 物から成る単結晶薄膜であることを特徴とする半 導体薄膜材料。

5 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野〕

本発明は超格子被造を用いた半導体材料に関す るものである。

〔従来の技術〕

従来の硅素(81)を用いた超格子構造の半導 体材料は例えば文献 Electron mobility

enhancement in epitaxitial multilayer Si-Siz-ges alloy films on (100)81 " Appl. Phys.Lett .41(5).1982 に見られるように 、Siのエピタキシャル海届とSiュ-xGex 庭晶系 雄暦を順次種層して形成されるものであった。こ のような超格子構造を形成することにより電子及 び正孔の有効質量は減少し、界面方向の移動度が 増大することが示されている。またSiのペンド 間番移は間接型であるのに対してSiー8i1-ェ Clex 超格子构造には直接型避移の遷移確率が増 え、発光素子としての可能性も期待できる。

[発明が解決しようとする問題点]

しかし前述の従来技術では、SiとSiューェ Gox を租借するためには、両層の格子定数が近 くなければ、粘晶性のよいが膜成長はできない。 即ち、81の格子定数は543Åであり、Geの 格子定数は566~であるので、格子整合させる ためには S 1 1-x G.o # 層の # の 後は G 1 以下程度 におさえる必要がある。その為、51と811-x Gos の間のペンドギャップ差が小さくなり、超

格子構造にする効果が小さいという問題点を有する。

そこで本発明はこのような問題点を解決するもので、その目的とするところは、結晶性が良く、 高移動変であり、可視域の発光性の高い半導体材料を提供するところにある。

[問題点を解決するための手段]

本発明の半導体材料は、超格子構造の半導体材料において 8 1 から成る単結晶 静膜とガリウムリン (O a P) 化合物からなる単結晶 薄膜を順次程 層して超格子構造としたことを特徴とする。

〔作用〕

本発明の上配の根成によれば、81の格子定数は5.45Åであり、GaPの格子定数は5.45Åであり、GaPの格子定数は5.45Åであり、格子定数が近接している為、超格子構造を形成する際、81層。GaP層が結晶性よくエ

00℃に加熱し、最初にモノシラン(81Ⅱ。) ガスを、水煮。ヘリウム。アルゴン等のキャリア ガスと共に反応管中に導入し、81薄膜をエピタ キシャル成長させる。所定時間後、(OH。)。Ga 。(C. H.)。G B 等の有機金属化合物の蒸気と、 フォスフィン(アH』) ガスあるいは(OH』)』 ア 等 の有機金属化合物の蒸気を水素。ヘリウム。アル ゴン等のキャリアガスと共に反応管中に導入しま & P薄膜をエピタキシャル成長させる。これらの 操作を交互に繰り返して超格子構造の半導体材料 を得ることができた。この薄膜は格子整合してい るために、結晶性が良く、電子移動度が単層の 81 薄膜の移動度の10倍程度に向上した。更に 、フォトルミネッセンス法による避定では112 ● ▼ , の赤外部と、 2 2 4 e ▼ の可視部の発光が 調調され、間接選移型から直接避移型へのペンド 間透移の確率が発生したことが確認された。これ らのことは、第2回に示すように、膜厚方向に、 ペンドギャップの繰り返しが生ずるため、結晶の 対称性が関係方向に低下するため、直接遅移型の

ビタキシャル成長をする。更に、S1のパンドギャップ(BG)は、112eV、GaPのBGは 224eVであるため超格子間のBGの窓が大きく、移動度の増大、発光避移確率の増大が大きい

更に、 8 1 , G a P 共に間接避移型の半導体であるが、 経格子構造とすることで両層のベンドで直接避移型の選移確率が生じ、 1.1 μm の波長の赤外域の発光、 5 5 3 G Å の波長の可視域の発光をし得る発光材料となる。

〔寒施例〕

パンドが混合するために起こり、更に電子の有効 質量が減少するためである。

〔発明の効果〕

以上述べたように本発明によれば、次のような 効果を有する。

第1に、高移動度の半導体材料を 81 3 板を用いて製造できることである。従って、高速の集積回路の製造に遊し、且つ結晶性が良く安価な装板材料であるので、歩留り、製造コストの面でも有利である。

第2に、格子定数の合った半導体を積層するので成長膜の結晶性が良く、このことがデバイスに 形成した場合の信頼性を著しく向上させる。

第3に、31と0aPという共に間接超移型の 半導体を積層して、直接選移型の超移確率を発生 させるので、単層 31あるいは単層 0aPでは決 っして得られなかった発光素子が製造可能となり 更に、更に1素子で赤外と可視部の2被長の発光 が可能である。その為、本発明の半導体材料は、 赤外、可視無共に発提可能な半導体レーザを製造 することが可能である。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の半導体材料の一実施例を示す 主要所面図。

第2図(a) (b) は第1図の半導体材料のエネルギーパンド樹成図。

- (101)……シリコン芸板
- (102)…… 81エピタキシャル層
- (103)……GaPエピタキシャル階
- (201)…… G & P 伝導帯エネルギーレベル
- (202)…… 81 伝導帯エネルギーレベル
- (2 0 5) … … G a P 価電子帯エネルギーレベ

(2 0 4) … … 3 i 価電子帯エネルギーレベル

以上

出風人 株式会社飯訪帮工名 代理人 弁理士 最上

手 続 楠 正 沓 (方 式)

昭和 60年 5 月 22 日

1. 事件の表示

通

昭和 59 年 特許頭 第 269415 号

2 発明の名称

半導体薄膜材料

3. 補正をする者

事件との関係

出版人 東京都新宿区西新宿 2丁目 4 香 1 号 (236) 株式会社 諏 助 精 工 合

4. 代 理 人

代表取締役 中村 恒 也

〒104 東京都中央区京橋2丁目6番21号 株式会社 股部セイコー内 最上特許事務所

床式会社 服部七十二一内 政上特許事務所 (4664) 弁理士 段 上 防 連絡先 563-2111 内線 221--6 担当 林

5. 補正命令の日付

昭和 60 年 4 月 30 日

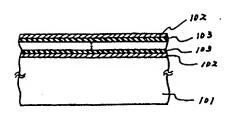
4. 福正により増加する発明の数-6人、福正の対象

明 細 書

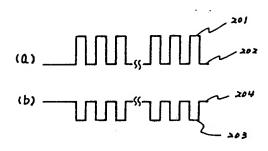
7.4 指正の内容

別紙の通り





第 1 図



第 2 図

手 鋭 補 正 書 (方式)

. 明細帯 1 頁下から1 行目~2 頁 3 行目 「例えば文献" E 1 e c t r o n ~ 1982 に見られるように 」とあるを、

「例えば文献" (100) Bi上のエピタキシャル多層 Bi-Bi--エGex合金膜にかける電子移動度 X 増大" アプライド フィジックス レター 第41巻 第5号 464頁 (1982年) ("Electron mobility enhancement in epitaxitial multilayer Si-Bi-Si-xGex alloy films on(100) Si Appl・Phys. Lett. 41(5)。464 (1982)) に見られるように」に補正する。

以 上

4 福人野外



-99-